



Think Automation and beyond...

# 2020年3月期 第1四半期 (2019年4月1日～2019年6月30日) 決算説明資料

決算発表日:2019年8月2日

IDEC株式会社

代表取締役会長兼社長 船木俊之

証券コード:6652

## 売上

### ■ 売上高 146億円 (前年同期比 $\Delta 5.5\%$ )

- 米中貿易摩擦の影響などにより、工作機械やロボット業界における需要が減速傾向にあることなどから、HMIソリューション製品など主力製品群の売上が減少
- 自動認識機器などオートメーションソリューション製品の売上は伸長
- EMEAにおいてAPEM製品が好調に推移

## 利益

### ■ 営業利益 11億円 (前年同期比 $\Delta 30.3\%$ )

### ■ 経常利益 11億円 (前年同期比 $\Delta 34.4\%$ )

### ■ 四半期純利益<sup>※</sup> 9億円 (前年同期比 $\Delta 40.1\%$ )

※ 親会社株主に帰属する四半期純利益

- 利益率の高い、HMIソリューション製品をはじめとする主力製品群の売上が減少したことなどから減益

# 連結業績概要<連結損益計算書>-1



## 2020年3月期 第1四半期 業績概要

(単位:百万円)	20.3月期 1Q			19.3月期 1Q	
	実績	対売上比	前年同期比	実績	対売上比
売上高	14,637	100.0%	△ 5.5%	15,493	100.0%
売上総利益	6,272	42.9%	△ 8.9%	6,882	44.4%
販売費及び一般管理費	5,174	35.4%	△ 2.5%	5,307	34.3%
営業利益	1,098	7.5%	△30.3%	1,575	10.2%
経常利益	1,053	7.2%	△34.4%	1,604	10.4%
親会社株主に帰属する 四半期純利益	864	5.9%	△40.1%	1,443	9.3%
1株当たり四半期純利益 (潜在株式調整前)	26.91円	—	△17.04円	43.95円	—
USDレート (円)	109.90円		+0.8円	109.10円	—
EURレート (円)	123.50円		△6.53円	130.03円	—

# 連結業績概要<連結損益計算書>-2



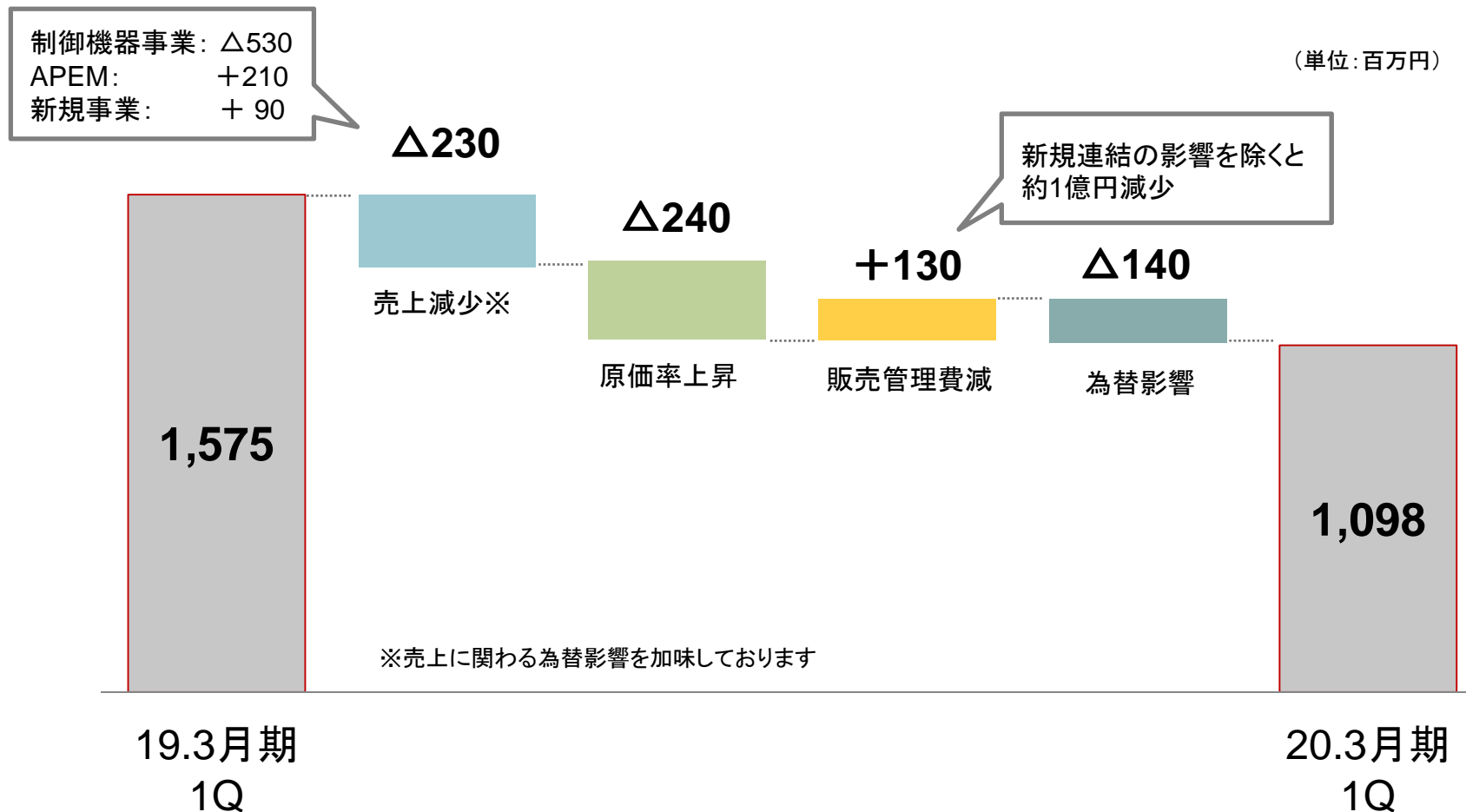
対前年同期比では減収減益となったものの、対前四半期比では増益

## 四半期別 業績概要

(単位:百万円)	19.3月期								20.3月期		
	1Q(4月~6月)		2Q(7月~9月)		3Q(10月~12月)		4Q(1月~3月)		1Q(4月~6月)		
	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	実績	対売上比	前年同期比
売上高	15,493	100.0%	16,358	100.0%	15,730	100.0%	15,174	100.0%	14,637	100.0%	△ 5.5%
売上総利益	6,882	44.4%	7,009	42.9%	6,691	42.5%	6,389	42.1%	6,272	42.9%	△ 8.9%
販売費及び一般管理費	5,307	34.3%	5,290	32.3%	5,153	32.8%	5,492	36.2%	5,174	35.4%	△ 2.5%
営業利益	1,575	10.2%	1,718	10.5%	1,538	9.8%	896	5.9%	1,098	7.5%	△30.3%
経常利益	1,604	10.4%	1,820	11.1%	1,479	9.4%	945	6.2%	1,053	7.2%	△34.4%
親会社株主に帰属する四半期純利益	1,443	9.3%	954	5.8%	923	5.9%	379	2.5%	864	5.9%	△40.1%
1株当たり 四半期純利益 (潜在株式調整前)	43.95円		29.02円		28.07円		11.53円		26.91円		

# 連結営業損益変動要因

HMIソリューション製品など利益率の高い主力製品群の売上減少に加え、ユーロの為替影響などにより、営業利益は前年同期比で約4.8億円減少



# 製品別売上状況



## 製品別売上状況

単位:百万円 (構成比)	20.3月期 1Q	19.3月期 1Q	前年同期比
HMIソリューション	<b>7,093</b> <b>(48.5%)</b>	7,740 (50.0%)	△ 8.4%
盤内機器ソリューション	<b>2,573</b> <b>(17.6%)</b>	2,914 (18.8%)	△ 11.7%
オートメーションソリューション	<b>2,110</b> <b>(14.4%)</b>	1,999 (12.9%)	+ 5.6%
安全・防爆ソリューション	<b>1,584</b> <b>(10.8%)</b>	1,594 (10.3%)	△ 0.6%
システム	<b>610</b> <b>(4.2%)</b>	788 (5.1%)	△ 22.6%
その他	<b>664</b> <b>(4.5%)</b>	456 (2.9%)	+ 45.6%
合計	<b>14,637</b> <b>(100.0%)</b>	15,493 (100.0%)	△ 5.5%

### HMIソリューション

EMEAでは伸長したものの、米中貿易摩擦の影響により日本やアジア・パシフィックで売上が減少

### 盤内機器ソリューション

中国市場を中心に、制御用リレーや端子台などの売上が減少

### オートメーションソリューション

自動認識機器やプログラマブル表示器などの売上が好調に推移

### 安全・防爆ソリューション

工作機械向けなどの安全関連機器が減少したものの、全体としては横ばい

### システム

半導体・液晶製造装置用の制御盤の需要減などにより売上は減少

### その他

環境・エネルギー関連事業の売上が増加

# 地域別売上状況



## 地域別売上状況

単位:百万円  
(構成比)

	20.3月期 1Q	19.3月期 1Q	前年同期比
日本	<b>6,646</b> <b>(45.4%)</b>	6,885 (44.4%)	△ 3.5%
海外	<b>7,990</b> <b>(54.6%)</b>	8,608 (55.6%)	△ 7.2%
米州	<b>2,403</b> <b>(16.4%)</b>	2,583 (16.7%)	△ 7.0%
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	<b>2,927</b> <b>(20.0%)</b>	2,584 (16.7%)	+13.3%
アジア・ パシフィック	<b>2,659</b> <b>(18.2%)</b>	3,439 (22.2%)	△22.7%
合計	<b>14,637</b> <b>(100.0%)</b>	15,493 (100.0%)	△ 5.5%

### 日本 前年同期比 **△ 3.5%**

- 自動認識機器などオートメーションソリューション製品や環境・エネルギー関連事業は堅調に推移したものの、米中貿易摩擦の影響などから、全体の売上は減少

### 海外 前年同期比 **△ 7.2%**

- 米州では、オートメーションソリューション製品の売上が増加したものの、HMIソリューション製品や安全関連機器が減少
- EMEAでは、HMIソリューション製品の売上が伸長
- アジア・パシフィックでは、主に中国でHMIソリューション製品や、制御用リレーなど盤内機器ソリューション製品の売上が減少

# 連結業績概要 <連結貸借対照表>



## 2020年3月期 第1四半期 連結貸借対照表概要

### 資産のポイント

- 有形固定資産が増加した一方、現金及び預金や無形固定資産が減少したことなどにより、総資産は前期末比約6.9億円減少

### 負債のポイント

- 借入金が増加したことなどにより、負債は前期末比約29.6億円増加

### 純資産のポイント

- 自己株式や為替換算調整勘定が減少したことなどにより、純資産は前期末比約36.5億円減少

(単位:百万円)

科目	20.3月期 (6月末)	19.3月期 (当会計年度)	前会計年度末比 増減
流動資産	38,070	38,870	△ 800
固定資産	50,273	50,162	+ 111
流動負債	25,272	22,804	+2,467
固定負債	21,174	20,684	+ 490
純資産	41,898	45,544	△3,646
総資産	88,344	89,032	△ 688
自己資本比率	47.4%	51.1%	△ 3.7%



## 2020年3月期 第1四半期 連結キャッシュ・フロー計算書概要

### 営業活動によるCF

- 法人税等を納付した一方、減価償却費や四半期純利益の計上などにより、約6.9億円となった

### 投資活動によるCF

- 投資有価証券を売却したことによる収入があった一方、固定資産の取得による支出などにより、約△5.4億円となった

### 財務活動によるCF

- 借入金が増加した一方、配当金の支払いや自己株式の取得などにより、約△10.3億円となった

(単位:百万円)

	20.3月期 1Q	19.3月期 1Q	前年同期比増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	688	2,495	△1,807
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 543	217	△ 761
フリー・キャッシュ・フロー(FCF)	144	2,713	△2,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,026	△1,137	+ 111
現金及び現金同等物の期末残高	11,882	13,881	△1,998
設備投資額	874	922	△ 47
減価償却費	750	623	+ 126

2020年3月期 連結業績予想  
(2019年4月1日～2020年3月31日)

# 2020年3月期 連結業績予想



(単位:百万円)	20.3月期 予想 (日本基準)			19.3月期 (日本基準)		20.3月期 予想 (IFRS概算)	
	予想	対売上比	前期比	実績	対売上比	予想	対売上比
売上高	60,000	100.0%	△ 4.4%	62,757	100.0%	60,000	100.0%
売上総利益	26,600	44.3%	△ 1.4%	26,973	43.0%	26,600	44.3%
販売費及び一般管理費	20,600	34.3%	△ 3.0%	21,244	33.9%	19,800	33.3%
営業利益	6,000	10.0%	+ 4.7%	5,728	9.1%	6,800	11.3%
経常利益	6,000	10.0%	+ 2.6%	5,849	9.3%	6,800	11.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	3,800	6.3%	+ 2.7%	3,700	5.9%	4,600	7.7%
1株当たり当期純利益 (潜在株式調整前)	115.49円	+2.96円	—	112.53円	—	139.81円	—
EBITDA	9,700	16.2%	+ 2.3%	9,485	14.5%	9,700	16.2%
USDレート (円)		110.00円		110.93円		—	
EURレート (円)		125.00円		128.44円		—	

# 2020年3月期 連結業績予想



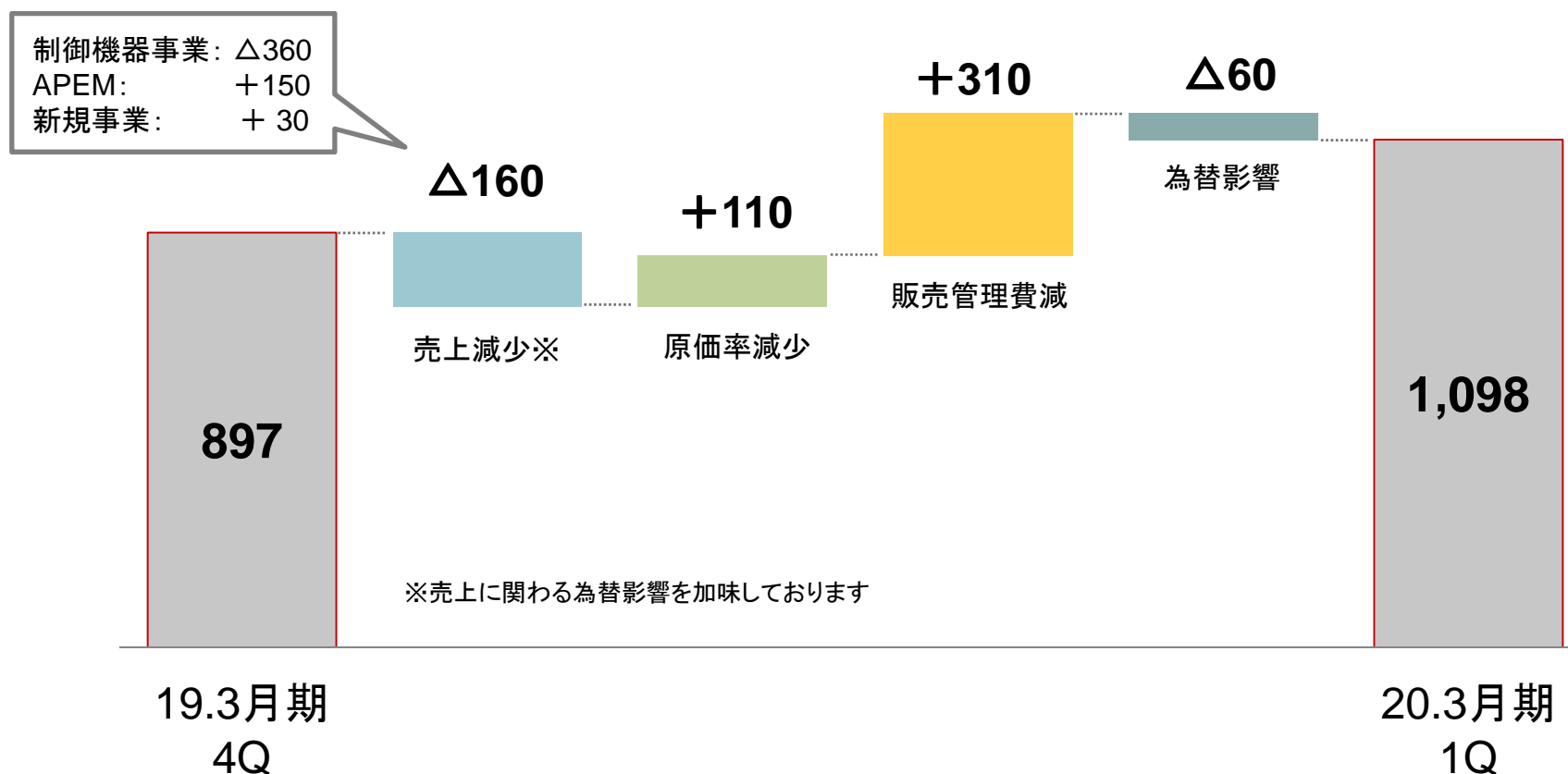
(単位:百万円)	20.3月期 予想	19.3月期 実績	前期比
HMIソリューション	28,300	29,685	△4.7%
盤内機器ソリューション	10,900	11,444	△4.8%
オートメーションソリューション	8,500	8,755	△2.9%
安全・防爆ソリューション	6,700	6,934	△3.4%
システム	3,100	3,276	△5.4%
その他	2,500	2,661	△6.1%
合 計	60,000	62,757	△4.4%
国内売上高	27,600	29,373	△6.0%
海外売上高	32,400	33,383	△2.9%
(海外比率)	(54.0%)	(53.2%)	

# 参考資料

# 連結営業損益変動要因(前四半期比)

HMIソリューション製品の売上高比率の上昇に加え、買収に伴う一時費用の減少などもあり、営業利益は前四半期比で約2億円増加

(単位:百万円)



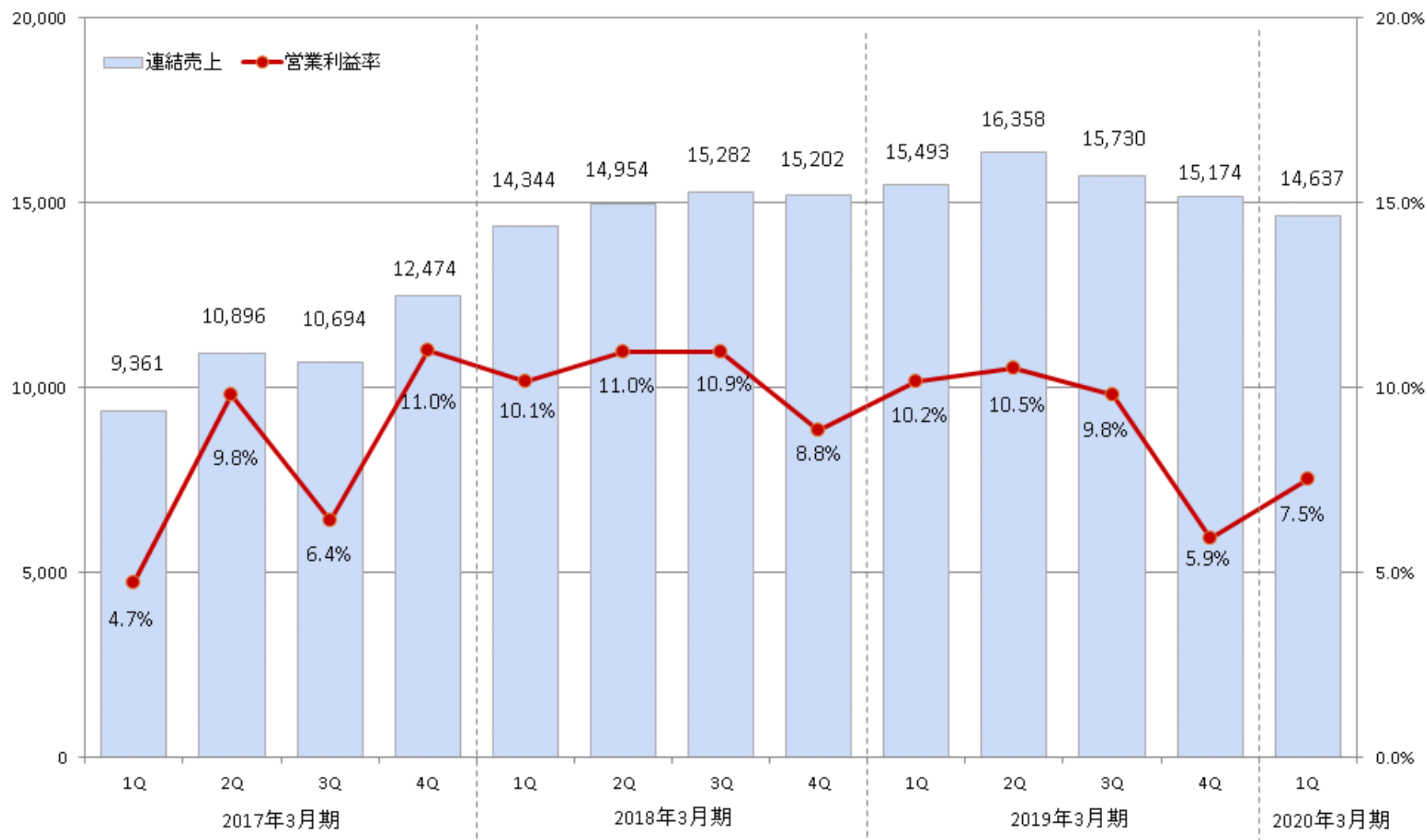
# 地域別受注状況



単位:百万円	19.3月期 1Q		19.3月期 4Q		20.3月期 1Q					
	受注高	受注残高	受注高	受注残高	受注高	対1Q比	対4Q比	受注残高	対1Q比	対4Q比
日本	7,592	6,131	7,448	4,620	<b>7,225</b>	95.2%	97.0%	<b>4,569</b>	74.5%	98.9%
米州	2,643	1,389	2,679	1,615	<b>2,356</b>	89.1%	87.9%	<b>1,471</b>	105.9%	91.0%
EMEA (欧州、中東、アフリカ)	3,269	3,539	2,821	3,800	<b>2,662</b>	81.4%	94.4%	<b>3,535</b>	99.9%	93.0%
アジア・ パシフィック	2,482	2,948	2,219	1,650	<b>2,116</b>	85.3%	95.4%	<b>1,833</b>	62.2%	111.1%
合計	15,987	14,009	15,168	11,687	<b>14,360</b>	89.8%	94.7%	<b>11,410</b>	81.5%	97.6%

# 売上高・営業利益率 四半期推移

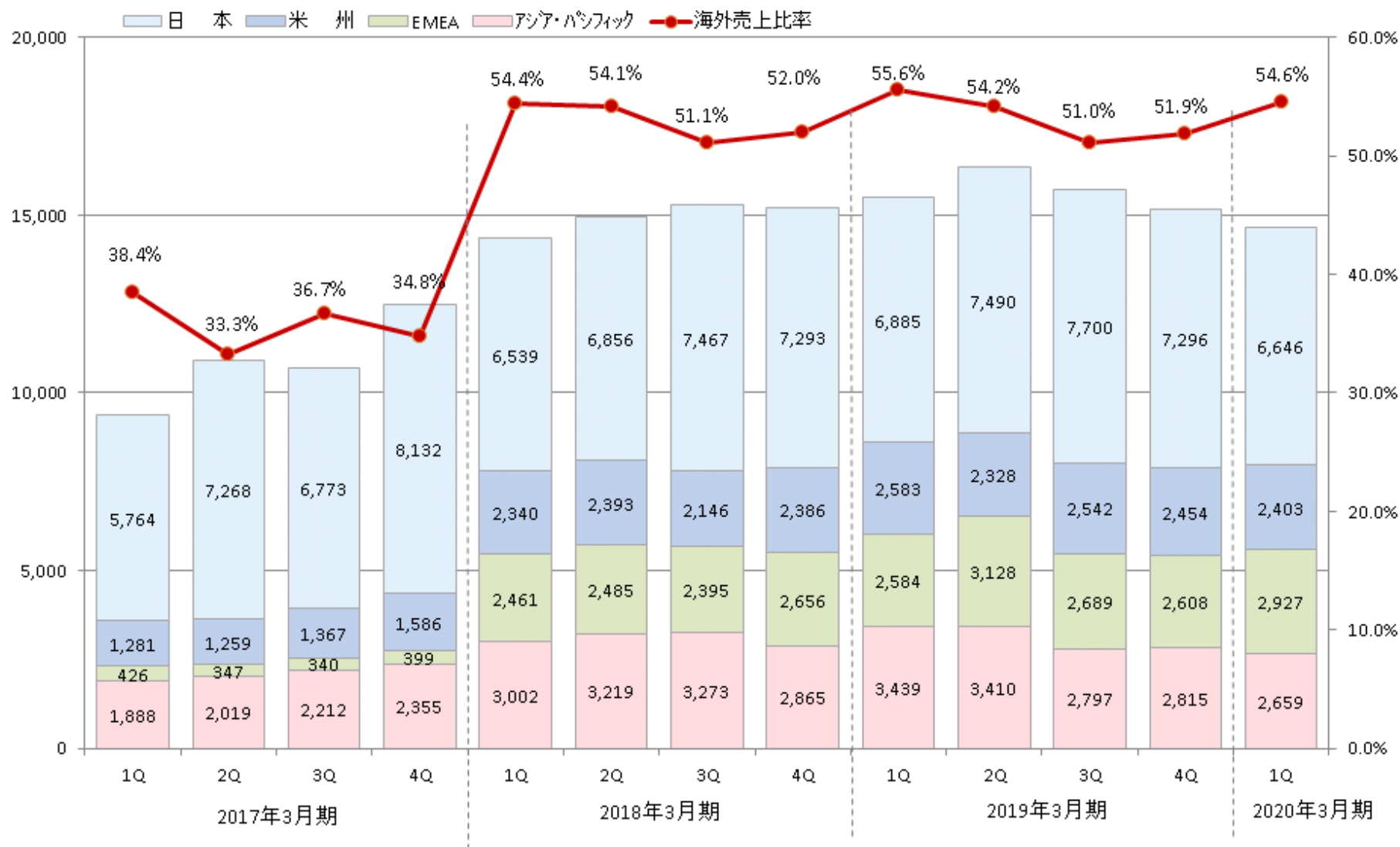
(単位:百万円)





# 地域別売上高 四半期推移

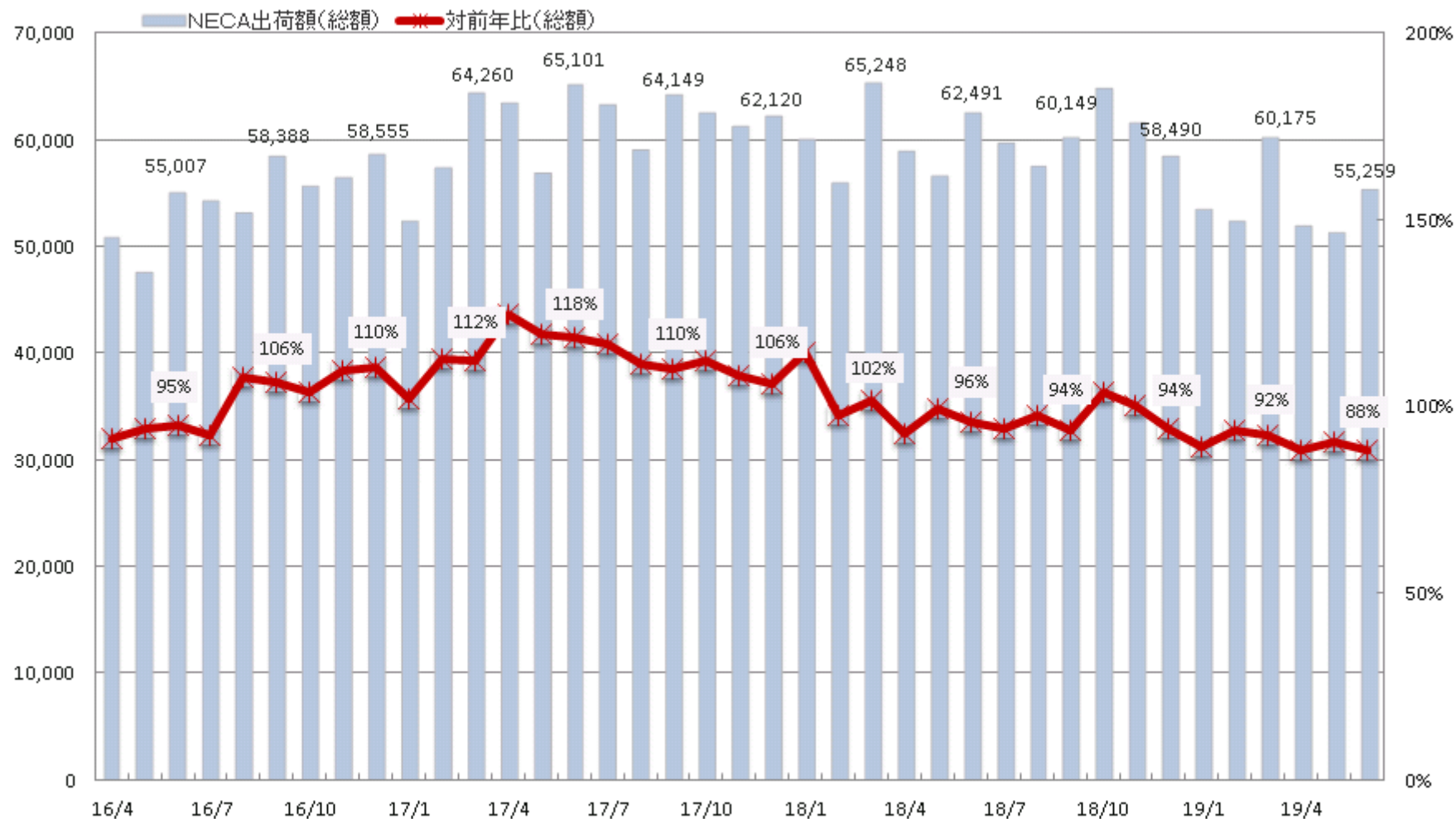
(単位:百万円)



# 業界の動向 (日本電気制御機器工業会(NECA)出荷データ推移)

## 16年7月～19年6月の業界出荷額推移と対前年比の状況

(単位:百万円)



# 製品別売上状況

## 製品群

HMI	盤内機器	オートメーション	安全・防爆	システム	その他
<ul style="list-style-type: none"> <li>・制御用操作スイッチ</li> <li>・ジョイスティック</li> <li>・表示灯</li> </ul>  <p><b>APEM製品</b></p>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・スイッチング電源</li> <li>・端子台</li> <li>・制御用リレー/ソケット</li> <li>・サーキットプロテクタ</li> <li>・産業用LED照明</li> </ul>     	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プログラマブルコントローラ</li> <li>・プログラマブル表示器</li> <li>・光電スイッチ</li> <li>・自動認識機器</li> </ul>      	<ul style="list-style-type: none"> <li>・安全関連機器</li> <li>・防爆関連機器</li> </ul>      	<ul style="list-style-type: none"> <li>・表示器複合システム</li> <li>・セキュリティシステム</li> <li>・その他各種システム</li> </ul>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>・環境・エネルギー関連事業</li> <li>・次世代農業ソリューション</li> <li>・協働ロボットシステム</li> </ul>   

この資料には一部当社の計画や業績予想が含まれていますが、それらの計画や予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が計画、予想したものです。従いまして、実際の業績などは、今後さまざまな要因によって計画、予想数値と異なる結果となる可能性があります。

IDEC株式会社

経営戦略企画部

TEL :06-6398-2505

FAX :06-7662-7551

E-mail : [y.ogawa@jp.idec.com](mailto:y.ogawa@jp.idec.com)

